

立命館大学 半導体応用研究センター・研究会 主催

2026年度半導体シンポジウム

半導体の未来を創る

— 戦略から実装技術まで —

本シンポジウムでは、半導体を取り巻く政策・技術・産業の最新動向を、産学官それぞれの視点から分かりやすく解説します。経済産業省による半導体戦略と将来展望をはじめ、研究機関による最先端技術トレンド、大学による産業動向や教育・研究の取り組み、さらに企業による先端半導体の前工程技術やパッケージング技術など、幅広いテーマを取り上げます。第一線で活躍する専門家が登壇し、半導体分野の現状と将来像を展望します。講演後には情報交流会も開催し、参加者同士の交流や新たな連携構築の機会を提供します。

2026
11/27 FRIDAY
開場 12:30
13:00-18:00

シンポジウム

立命館いばらきフューチャープラザ
カンファレンスホール

参加費 無料

情報交流会 (18:15-20:00)

GARDEN TERRACE LION

立命館いばらきフューチャープラザ店

参加費 法人会員無料、非会員4,000円



参加申込・詳細 申込締切: 2026.11.20

www.ritsumeai.ac.jp/events/detail/?id=1960

プログラム

13:00 開会挨拶

金子 健太郎 立命館大学半導体応用研究センター センター長
立命館大学総合科学技術研究機構 教授

13:05 趣旨説明

藤原 康文 立命館大学 半導体応用研究センター 幹事
立命館大学総合科学技術研究機構 教授

13:15 講演1 半導体戦略・将来展開

清水 英路 様 経済産業省 大臣官房参事(半導体政策担当)
独立行政法人情報処理推進機構 執行役員(金融支援担当)

14:10 講演2 変容を続ける半導体技術 — 最新技術トレンドの俯瞰 —

金山 敏彦 様 産業技術総合研究所 名誉リサーチャー
内閣府 政策参与

15:05 講演3 半導体の未来を創る 立命館大学の挑戦

金子 健太郎 立命館大学半導体応用研究センター センター長
立命館大学総合科学技術研究機構 教授

15:35 休憩

16:00 講演4 半導体の未来を支える製造技術戦略 ～3次元化・高歩留・カーボンニュートラルへの挑戦～

三河 巧 様 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
執行役員 技術戦略担当

16:55 講演5 先端半導体とパワー半導体の パッケージング技術

菅沼 克昭 様 大阪大学 産業科学研究所 特任教授

17:50 閉会挨拶

荒木 努 立命館大学半導体応用研究センター副センター長
立命館大学理工学部 教授

18:15 情報交流会

GARDEN TERRACE LION 立命館いばらきフューチャープラザ店